■ **BOND Software International AG in Liquidation.**

Sitz: Baar, CH-170.3.026.289-5, Erstellung, Vertrieb und Betreuung von Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2005, S. 18, Id. 2756694). Löschung: Die Liquidation ist durchgeführt, die Firma erloschen.

Tagebuch Nr. 6000 vom 17.05.2006

(03387548 / CH-170.3.026.289-5)